

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2025-005

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币13亿元的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过10亿元的担保额度。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经2023年度股东大会审议通过。

近日，芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）以融资租赁（售后回租）方式向公司提供以下融资额度，主要情况如下：

融资额度为人民币2,500万元，融资期限24个月。由实控人赵积清先生、惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。

公司与芯鑫租赁无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称：芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司

统一社会信用代码：91440300310587206X

法定代表人：孔令夷

注册资本：190,000万人民币

成立日期：2014年07月18日

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座4001

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）；医疗器械、交通运输设备的租赁（不包括带操作人员的汽车出租，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

三、交易标的基本情况

（一）标的名称：公司部分机器设备

（二）资产类型：固定资产

（三）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。

四、累计综合授信额度

如上述交易完成后，公司及子公司已获得的累计综合授信额度为人民币 90,996.80 万元，涉及的累计担保为人民币 78,496.80 万元，本次融资及担保事项在 2023 年度股东大会决议审批额度内，由公司授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资有关的一切事宜，无需再提交董事会或股东大会审议。

五、交易目的及对公司的影响

公司进行融资租赁交易，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

芯鑫租赁合同及相关文件。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日